

上海艾为电子技术股份有限公司
投资者关系活动汇总表
(2023年9月21日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称	中金公司、先锋基金、野村东方、毕盛投资、华夏基金、天风证券
时间	2023年9月21日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：杨婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：解读2023年半年度报告、介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。</p> <p>第二部分：问答环节：</p> <p>问题一：公司目前的产品线分类、产品料号数量等情况。 回答：公司的主要产品线有高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片等。截至2023年上半年公司产品型号总计1,100余款，产品子类达到42类。</p> <p>问题二：公司目前在下游各领域的布局情况。 回答：公司产品的下游应用领域有消费电子、AIOT、工业、汽车等领域，同时我们也在加大对中高功率产品的研发进程，从而满足工业和汽车领域客户的需求。</p> <p>问题三：公司分立式OIS产品的情况。 回答：公司自主研发的国内首款内置MCU作为主控核心的光学防抖(OIS)和对焦(AF)控制驱动芯片产品客户端量产，该产品基于软硬件结合的SOC设计方法，从底层硬件到上层算法全面覆盖，实现图像及视频光学防抖的全套解决方案。公司基于已量产的集成式OIS产品，再度实现技术突破，研发完成了分立式OIS控制驱动芯片产品。该产品片内集成霍尔传感器；集成14bit高精度ADC，实现对片内霍尔信号的精确采样；内置PID算法。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月25日